#### IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Appl. No. : New Application Applicant : Kazuo HOTAKA

Filed : Herewith

TC/A.U. : To be assigned Examiner : To be assigned

Docket No. : 2905-108 Customer No. : 06449

Confirmation No. : To be assigned

## SUBMISSION OF PRIORITY DOCUMENT

Director of the United States Patent and Trademark Office P.O. Box 1450 Alexandria, Virginia 22313-1450

#### Dear Sir:

Under the provisions of 35 U.S.C. § 119(b), Applicant submits herewith a certified copy of the priority document in support of the claim for priority made in the above-referenced U.S. patent application on the following foreign application:

Japanese Patent Application No. 2003-084391, filed March 26, 2003.

Respectfully submitted,

Vincent M. DeLuca

Attorney for Applicant Registration No. 32,408

ROTHWELL, FIGG, ERNST & MANBECK, p.c.

Suite 800, 1425 K Street, N.W.

Washington, D.C. 20005 Telephone: (202)783-6040

Enclosure: 1 priority document

## 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 3月26日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-084391

[ST. 10/C]:

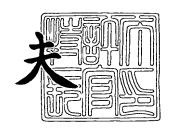
[ J P 2 0 0 3 - 0 8 4 3 9 1 ]

出 願 人
Applicant(s):

三洋電機株式会社

2004年 2月20日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



ページ: 1/E

١

【書類名】

特許願

【整理番号】

KGA1030026

【提出日】

平成15年 3月26日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G06F 11/00

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会

社内

【氏名】

保高 和夫

【特許出願人】

【識別番号】

000001889

【氏名又は名称】

三洋電機株式会社

【代表者】

桑野 幸徳

【代理人】

【識別番号】

100111383

【弁理士】

【氏名又は名称】

芝野 正雅

【連絡先】

電話 0 3 - 3 8 3 7 - 7 7 5 1 知的財産センター 東京

事務所

【手数料の表示】

L

【予納台帳番号】

013033

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9904451

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 誤書込み防止回路および該誤書込み防止回路を含む半導体装

置

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】低電圧検知回路と低電圧検知回路のバイアス電流をカット出来るスイッチと成り得るトランジスタを備えており、前記トランジスタの制御により、前記低電圧検知回路のバイアス電流のオン、オフの制御を可能とし、瞬時停電などの低電圧状態にから復帰する状況において、バイアス電流がオフされ前記低電圧検知回路が動作しない場合に、補完的に動作することが出来るリセット回路を有し、前記リセット回路は、書込み読込み制御部をリセット信号により初期状態とすることを特徴とする誤書込み防止回路。

【請求項2】前記リセット回路において、使用されるトランジスタのスレショルド・レベルを変更し、より確実にリセット信号を発生し、誤書込みを防止する請求項1の誤書込み防止回路。

【請求項3】前記低電圧検知回路のバイアス電流をカット出来るスイッチを制御する回路において、使用されるトランジスタのスレショルド・レベルを変更し、バイアス電流がオンし易くし、誤書込みを防止する請求項1の誤書込み防止回路。

【請求項4】前記リセット回路において、使用されるトランジスタのスレショルド・レベルを変更し、より確実にリセット信号を発生し、更に、前記低電圧検知回路のバイアス電流をカット出来るスイッチと成り得るトランジスタを制御する回路において、使用されるトランジスタのスレショルド・レベルを変更し、バイアス電流がオンし易くし、誤書込みを防止する請求項1の誤書込み防止回路

【請求項5】低電圧検知回路と低電圧検知回路のバイアス電流をカット出来るスイッチと成り得るトランジスタを備えており、前記トランジスタの制御により、前記低電圧検知回路のバイアス電流のオン、オフの制御を可能とし、瞬時停電などの低電圧状態にから復帰する状況において、バイアス電流がオフされ前記低電圧検知回路が動作しない場合に、補完的に動作することが出来るリセット回

路を有し、前記リセット回路は、書込み読込み制御部をリセット信号により初期 状態とすることを特徴とする誤書込み防止回路と共に、不揮発性メモリ及びマイ クロコンピュータを装備する半導体装置を有することを特徴する誤書込み防止回 路を含む半導体装置。

【請求項6】前記リセット回路において、使用されるトランジスタのスレショルド・レベルを変更し、より確実にリセット信号を発生し、誤書込みを防止する請求項5の誤書込み防止回路を含む半導体装置。

【請求項7】前記低電圧検知回路のバイアス電流をカット出来るスイッチを制御する回路において、使用されるトランジスタのスレショルド・レベルを変更し、バイアス電流がオンし易くし、誤書込みを防止する請求項5の誤書込み防止回路を含む半導体装置。

【請求項8】前記リセット回路において、使用されるトランジスタのスレショルド・レベルを変更し、より確実にリセット信号を発生し、更に、前記低電圧検知回路のバイアス電流をカット出来るスイッチと成り得るトランジスタを制御する回路において、使用されるトランジスタのスレショルド・レベルを変更し、バイアス電流がオンし易くし、誤書込みを防止する請求項1の誤書込み防止回路を含む半導体装置。

#### 【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$ 

#### 【発明の属する技術分野】

この発明は、低電圧検知回路と、低電圧検知回路のバイアス電流をカット出来 るスイッチと、バイアス電流カット時に補完的にリセット動作を行う回路を備え た誤書込み防止回路に関する。

[0002]

#### 【従来の技術】

EPROM、EEPROM、いわゆる一括消去可能なフラシュメモリなどの不揮発性メモリは、電源電圧がオフされても、データを保持することができる。その為、マイクロコンピュータ(以下マイコンと言う)のメモリの一部として用いられ、書き換えプログラムを搭載させ、プログラム自体を書き直せることができ



、プログラム評価時、プログラムのバグなどを容易に直すことができる。

## [0003]

不揮発性メモリには、電源投入時、および電源電圧VDD低下の状態では動作が不安定な状況になる。その理由は、例えばフラシュメモリではフローティングゲートに電荷を注入するからであり、電圧が低い状況では、不揮発性メモリは、十分な電荷をフローティングゲートに注入することが出来なくなり、所定のデータ保持特性を保証できなくなるからである。その様な事態を防ぐために、不揮発性メモリ自体に、低電圧検知回路を搭載することが従来から一般的になっている

#### [0004]

電源投入時や電源電圧VDDの低下により、電源電圧VDDが低下したことを 検知すると、自動的に不揮発性メモリの書込み読込みを制御部にリセット信号を 出す構成となっており、電源電圧VDDが低い状況では、書込みを禁止している 。これにより、不揮発性メモリへの書込みができる場合のみ、確実に書込みがで きる。

#### [0005]

近年、上記の如く、マイコンのメモリの一部として、不揮発性メモリを用いる場合があり、この場合はマイコンと不揮発性メモリが、半導体基板上に1チップ化されており、1チップ化されたマイコン及び、不揮発性メモリの電源電圧VDDに低電圧検知回路が接続され、低電圧状態を監視している。

## [0006]

また、不揮発性メモリ単体では、スタンバイ制御などの消費電力の削減機能を、一般的に装備していない。通常は、不揮発性メモリと1チップ化されたマイコンにスタンバイモードがあり、システム全体のパワーオン、オフの制御に伴い、低電圧検知回路も、オン、オフさせ消費電力を抑えるようにしている。

#### [0007]

図3は、従来の構成を示したものである。1は電源電圧VDDの低下を検知する低電圧検知回路、2は電源電圧VDDを抵抗分割する抵抗、3は電源電圧VDDを抵抗分割する抵抗、3は電源電圧VDDを抵抗分割する抵抗、4は電圧検知レベルとしての基準値Vrefを発生する基

準電圧発生回路、5は抵抗2及び抵抗3の中点電圧及び基準値Vrefを比較する 比較器、6は比較器5の出力信号を反転するインバータ、7はインバータ、8は 不揮発性メモリ、9は不揮発性メモリ8に対して書込み及び読み出しの設定等を 制御し、低電圧検知回路1の出力信号にリセットされるモード制御レジスタ、1 0はモード制御レジスタ9の出力信号に基づき、不揮発性メモリ8に対してリー ドイネーブル、ライトイネーブル、アドレス信号の出力、データの入出力を実行 する書込み読み込み制御部、11はチップ内に内蔵されたマイコン、12は外部 リセット信号によりリセットされるスタンバイ制御レジスタ、13はスタンバイ モードの制御データに応じて低電圧検知回路1のバイアスをオン、オフするトラ ンジスタ、14はIC化されたマイコンに外付けされる一般的な外部リセット回 路であり、15は入力段に設けられたシュミット・タイプのバッファである。

#### [0008]

図3において、低電圧検知回路1は、スタンバイモード以外では、常に電源電 EVDDの低下を監視するために、動作状態にする必要があり、低電圧検知回路 1にはバイアス電圧が常時かけられており、動作状態では常に電力が消費されて いる。

#### [0009]

電源電圧VDDが低下した場合、低電圧検知回路1において、電源電圧VDDは、抵抗2、抵抗3によって分圧され、反転入力端子に入力される。電圧比較器の非反転入力端子に接続される基準電圧Vrefの電圧と、上記の反転入力端子に入力される電圧が比較される。抵抗2および3から作成された分圧中点電圧をVINとすると、信号BはVIN>Vrefの場合は「L」、VIN<Vrefの場合は「H」となる。更に、信号Bは、インバータ6に入力されるので、判定結果は反転し、VIN>Vrefの場合は「H」、VIN<Vrefの場合は「L」となる。これにより、低電圧を検知した場合、「L」アクティブのリセット信号を作成する

#### [0010]

低電圧検知回路1の出力信号である前記リセット信号は、モード制御レジスタ 9に印加され、低電圧を検知した場合にモード制御レジスタ9を初期状態とし、

同時にモード制御レジスタ9は、書込み読込み制御部10の動作モードを初期状 態とする。電源電圧VDDが低電圧状態から復帰すると、低電圧検知回路1の出 力信号は「L」レベルから「H」レベルとなり、モード制御レジスタ9は、書込 み読込み制御部10の動作モードの初期状態を解除する。

## [0011]

例えば、不揮発性メモリ8にデータを書込み中に、電源電圧VDDが検知レベ ルより低下した場合、低電圧検知回路1が低電圧を検知し、低電圧検知回路1は リセット信号をモード制御レジスタ9に出力し、モード制御レジスタ9は初期化 され、同時に書込み読込み制御部10の動作モードが初期状態になり、書込み読 込み制御部10が初期状態では書込みは中断され、低電圧時でおける書込みを防 止することが出来、電圧が低い状況で、不揮発性メモリ8に十分な電荷をフロー ティングゲートに注入出来ない状態での書込みを防止することが出来る。

## [0012]

電源投入時、スタンバイ制御レジスタ12は、外部リセット回路14から初期 リセット信号を受けると、初期値である「L」レベルに設定され、前記「L」レ ベルをインバータ7へ出力し、引き続き、前記「L」レベルはインバータ7によ り反転され「H」レベルになり、トランジスタ13は「H」レベルを受け、トラ ンジスタ13は「H」レベルでオン状態となり、低電圧検知回路1にバイアス電 流が流れ、低電圧検知回路1は低電圧を検知可能な状態となる。

## [0013]

また、消費電流を抑えるため、スタンバイ状態に設定されると、マイコンから のスタンバイモード信号により、スタンバイ制御レジスタ12は「H」レベル設 定され、前記「H」レベルをインバータ7へ出力し、引き続き、前記「H」レベ ルはインバータ7により反転され、「L」レベルになり、トランジスタ13は「 L」レベルを受け、トランジスタ13はオフ状態となり、低電圧検知回路1のバ イアス電流がカットされ、消費電流を抑えることが出来る。但し、バイアス電流 がカットされた状態では、低電圧検知回路1は低電圧を検知不可能となる。

## [0014]

【特許文献1】特開平8-95865号公報

[0015]

【特許文献2】特開平2002-366436号公報

[0016]

【発明が解決しようとする課題】

ところで、低電圧検知回路1は、スタンバイ制御レジスタ12により、プログラマブルに制御できることが一般的になっている。ノイズの影響により、瞬間的にTr駆動電圧以下に電源電圧VDDが下がるという瞬時停電が起こることがある

#### [0017]

瞬時停電によるTr駆動電圧レベル以下の低電圧時からの復帰には、外部リセット回路の構成により、1例として示される外部リセット回路14では、電源電圧VDDの変化が、外部リセット回路14に含まれるコンデンサの時定数より速いので放電が出来ず、その為、外部リセット回路14から、瞬時停電に伴うリセット信号をスタンバイ制御レジスタ12へ出力できない事態となる。

## [0018]

Tr駆動電圧より電圧が下がったのち、Tr駆動電圧復帰時には、スタンバイ制御レジスタ12の設定が不定値になり、必ずトランジスタ13をオンにすることが出来ず、低電圧検知回路1にバイアス電流が供給されない場合があり、その場合、低電圧検知回路1はオフしたままであり、低電圧状態を検知して、自動的にリセット信号を発生することは出来ない。

#### [0019]

前記リセット信号が発生しない場合、モード制御レジスタ9は、Tr駆動電圧 以下まで下がっているので、Tr駆動電圧復帰時には、トランジスタの状態が確 定されないことから、モード制御レジスタ9の設定が不定値になり、書込み読込 み制御部10のモードを決定するモード信号が、どの様な値になるか確定出来な い。例えば、瞬時停電前には、リードモードだったが、瞬時停電から復帰後は、 いきなりライトモードになることがある。

#### [0020]

上述したように、瞬時停電の場合、外部リセット信号及び低電圧検知回路の出

力信号が出力されない場合、モード制御レジスタ9はリセットされず、瞬時停電 復帰後、誤動作する恐れがあり、モード制御レジスタ9が誤動作すると不揮発性 メモリ8に誤書込みを起す問題があった。

## [0021]

## 【課題を解決するための手段】

本発明は、以上のような問題に鑑みて成されたものであり、その目的は、低電圧検知回路1のバイアス電流をカット出来るスイッチと成り得るトランジスタ13を設け、これによりスタンバイ電流のオン、オフの制御を可能にし、ノイズの影響による瞬時停電から復帰する状況で、確実にリセット信号を発生することが出来る低電圧検知回路1を含むリセット回路により構成されることを特徴とする

## [0022]

## 【発明の実施の形態】

図1は、本発明の実施形態を示すブロック図であり、16はスタンバイ制御レジスタ12からの出力信号である信号Eのラインに設けたインバータであり、17は信号Cと信号Fの論理積をとるアンドゲートである。尚、従来と同一の回路については、同一符合を付し、説明を省略する。

#### $[0\ 0\ 2\ 3]$

本実施形態の特徴とするところは、瞬時停電状態において、外部リセット回路 14及び低電圧検知回路 1が動作しない場合でも、インバータ 16 からの出力で ある信号 Fがアクティブ (「L」レベル)になることで、自動的に、モード制御 レジスタ 9 のリセットを可能にしたことである。

### [0024]

瞬時停電が発生、電源電圧VDDが図4(VDD)のように変化した場合、一端、Tr駆動電圧以下まで下がっているので、瞬時停電から復帰の際、スタンバイ制御レジスタ12からの出力信号Eは、どのような値で復帰するか不明確な状況であり、図4(E)に示すように最初は上昇し、途中から下降することがある

#### [0025]

この時、外部リセット回路14に含まれるコンデンサの時定数より速く放電が間に合わず、リセット動作が働かず、外部リセット回路14からの信号Aが、図4(A)のように電源電圧VDDと同様に変化することがある。

## [0026]

信号Cは、バイアス電流がカットされているため、低電圧検知回路1は働かずに、図4(C)のように、電源電圧VDDと同様に変化することがある。また、インバータ7及び、インバータ16を構成するトランジスタの「1」と「0」を判定するスレショルド・レベルは、電源電圧VDDに比例し、電源電圧VDDの変化に追従するように変化し、図4(E)の破線に示される。

## [0027]

一方、信号Fは、電源電圧VDDと同様に上がって行き、信号Eの電圧VベルがTr 駆動電圧に達すると「L」 Vベルになり、その後、信号Eの電圧Vベルが下がり、スレショルド・Vベル以下になると、反転し「H」 Vベルになり、モード制御Vジスタ9のリセット状態は解除される。この時の信号Fの変化を、図4(F)に示す。信号Fは、一定の区間は、「L」 Vベルになる。

## [0028]

信号Gは、モード制御レジスタ9のリセット信号であり、信号Fが「L」レベルの間に同様に変化し、図4(G)に示され、モード制御レジスタ9を初期化する。モード制御レジスタ9は、書込み読込み制御部10を初期状態に設定し、初期状態に設定された書込み読込み制御部10は、不揮発性メモリ8に誤書込みを起す事態は無い。

## [0029]

従って、瞬時停電が発生し、外部リセット回路14からリセット信号が来ない 状況あっても、インバータ16の出力である信号Fが「L」レベルになったこと で、自動的にモード制御レジスタ9へのリセット信号が出力され、不揮発性メモ リ8に誤書込みを起す事態は回避される。

## [0030]

図5は、スタンバイ制御レジスタ12からの信号Eが、図5(E)に示すように、図4の状況と違い途中で下がらずに、そのまま電源電圧VDDと同様に「H

」レベルなった場合、電源電圧VDDの変化を図5(VDD)、信号Aの変化を図5(A)、信号B0変化を図B0、信号B0変化を図B0、信号B0変化を図B0、信号B0変化を図B0、信号B0変化を図B0、信号B0 変化を図B0、信号B0 変化を図B0 に、それぞれ示す。

## [0031]

信号Fは、信号Eの電圧レベルがTr $\mathbb{R}$ 動電圧に達すると、「L」レベルになり、そのまま「L」レベルを保持し、モード制御レジスタ 9 のリセット信号である信号Gは、信号Fと同様に変化し、同様に「L| レベルを保持する。

## [0032]

従って、不揮発性メモリ部8は、リセット状態が続き、書込み及び読込みなど 一切動作することは出来ない。しかし、リセット信号が正常に来ない状況では、 モード制御レジスタ9からの出力であるモード信号の値は不確定な状況であり、 リセット状態を維持することで、不揮発性メモリ8に対して致命的な誤書込みを 回避することが出来る。

### [0033]

これにより、スタンバイ制御を行うトランジスタ13の搭載により消費電力を 削減可能にし、尚且つ、瞬時停電が発生、電源電圧VDDがTr駆動電圧以下ま で下がり、外部リセット回路14からリセット信号Aが来ない状況において、ス タンバイ制御レジスタ12からの出力信号Eが、最初は上昇し途中から下降たり 、電源電圧VDDと同様に上昇したりしても、モード制御レジスタ9に対して、 リセット信号を出力するか、又はリセット信号を保持し、確実に誤書込みを禁止 することが可能になった。

#### [0034]

図2は、発明の他の実施形態を示すブロック図であり、本実施形態において、図1と異なる点は、インバータ16を低Vtインバータ18に変更し、更にインバータ7を高Vtインバータ19に変更した点である。低Vt及び高Vtは、低スレショルド、高スレショルドを意味する。

#### [0035]

低V t インバータ18は、低スレショルドのため、標準的なスレショルドを持つインバータに比べ、入力電圧が低い状態で、「L」レベルになる。従って、イ

ンバータ18の出力信号である信号Hは、標準的なスレショルドを持つインバータに比べ「L」レベルになり易く、モード制御レジスタ9にリセット信号を出力し易い構成となっている。

## [0036]

また、高V t インバータ19は、高スレショルドのため、標準的なスレショルドを持つインバータに比べ、入力電圧が高くならないと、「L」レベルにならない。従って、信号 I は、「H」レベルを出力し易い構成となっている。信号 I が「H」の時、トランジスタ13はオンになりバイアス電流が流れ、低電圧検知回路 1 は、標準的なスレショルドを持つインバータに比べ、低電圧を検知できる状態となり易い。

## [0037]

図2の実施形態において、電源電圧VDDが瞬時停電により、図6(VDD)のように変化した場合、スタンバイ制御レジスタ12からの出力である信号Eは、不安定な状況であり、図6(E)に示す様に変化することがある。電源電圧VDDの変化を図6(VDD)、信号Aの変化を図6(A)、信号Eの変化を図6(E)、信号Hの変化を図6(H)、信号Iの変化を図6(I)、信号Jの変化を図6(J)、信号Kの変化を図6(K)に、それぞれ示す。

## [0038]

また、低Vt及び高Vtのスレショルド・ラインを図6(E)に破線で示す。低Vt及び高Vtスレショルド・ラインは、電源電圧VDDに比例して追従する。

## [0039]

信号Hは、信号Eの電圧レベルがTr $\mathbb{R}$ 動電圧に達すると、「L」レベルになり、その後、信号Eが低スレショルド・レベル以下になると、反転し「H」レベルになり、リセット状態は解除される。

## [0040]

一方、信号Iは、信号Eが途中から下がり、高Vtスレショルド・ライン以下になると、「H」レベルになり、トランジスタ13がオンになり、バイアス電流が流れ、低電圧検知回路1は低電圧を検知可能となる。

## [0041]

信号」は、最初、電源電圧VDDと同様に上がって行くが、信号Iが「H」レベルになると、低電圧検知回路 I が動作し、一端、「L」レベルに下がり、リセット信号を出力し、引き続き、電源電圧VDDが上昇し検知レベルを越えると、今度は、「H」レベルになり、モード制御レジスタ 9 に対して、リセット信号状態を解除する。

## [0042]

また、図6において、低、高スレショルドを用いた事で、信号Hと信号Jで、リセット信号が重複する区間「t」が発生する。信号Kは、信号Hと信号Iの論理積であり、重複するリセット区間がある方が、より安定動作を行うことが出来る。

## [0043]

## 【発明の効果】

上述の如く、本発明によれば、スタンバイ電流をカットすることが出来、低電 圧検知回路1のバイアス電流のオン、オフに関係なく、確実にリセット信号を発 生させることで誤書込みを防止し、ノイズに対して飛躍的に信頼性を向上した。

## 【図面の簡単な説明】

- 【図1】本発明の実施形態を示すブロック図である。
- 【図2】本発明の他の実施形態を示すブロック図である。
- 【図3】従来例を示すブロック図である。
- 【図4】図1の実施形態を説明するタイミング図である。
- 【図 5】図1の実施形態を説明するタイミング図である。
- 【図6】図2の実施形態の動作を説明するタイミング図である。

## 【符号の説明】

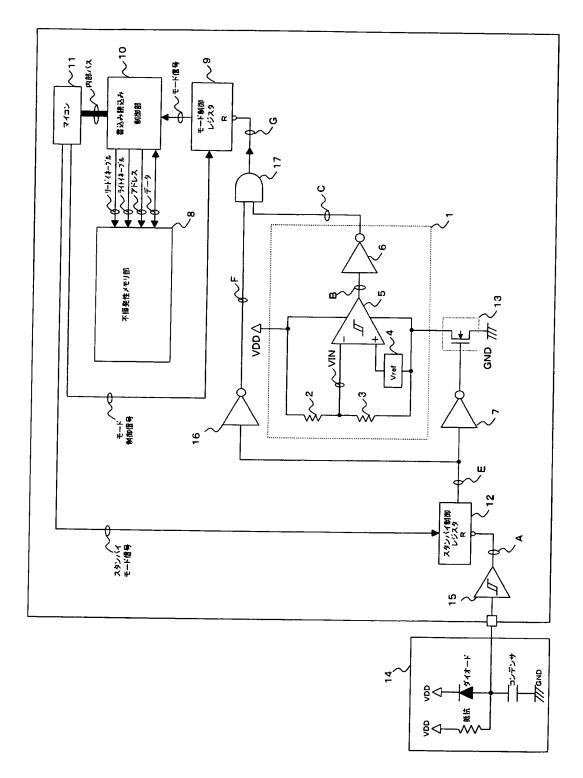
1 低電圧検知回路、2 抵抗、3 抵抗、4 基準電圧発生回路、5 比較器、6 インバータ、7 インバータ、8 不揮発性メモリ、9 モード制御レジスタ、10 書込み読み込み制御部、11 マイコン、12 スタンバイ制御レジスタ、13 トランジスタ、14 外部リセット回路、15 バッファ、16 インバータ、17 アンドゲート、18 低Vtインバータ、19 高Vt

インバータ。

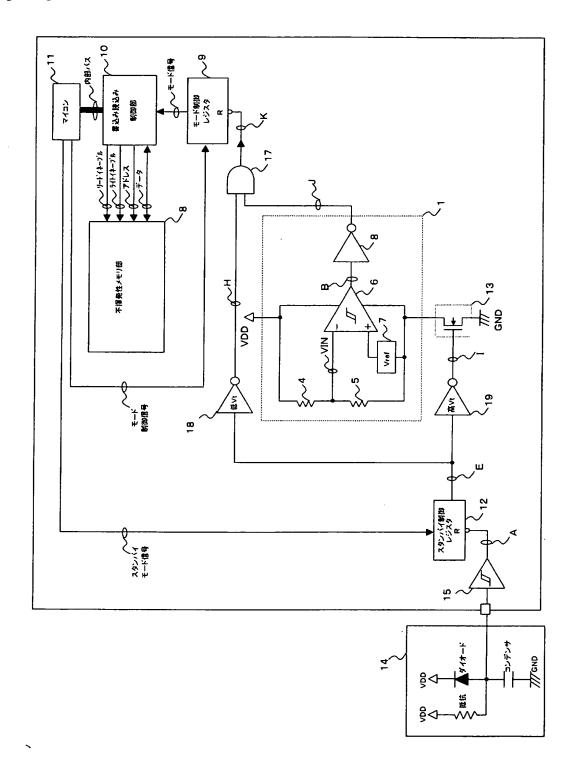
【書類名】

図面

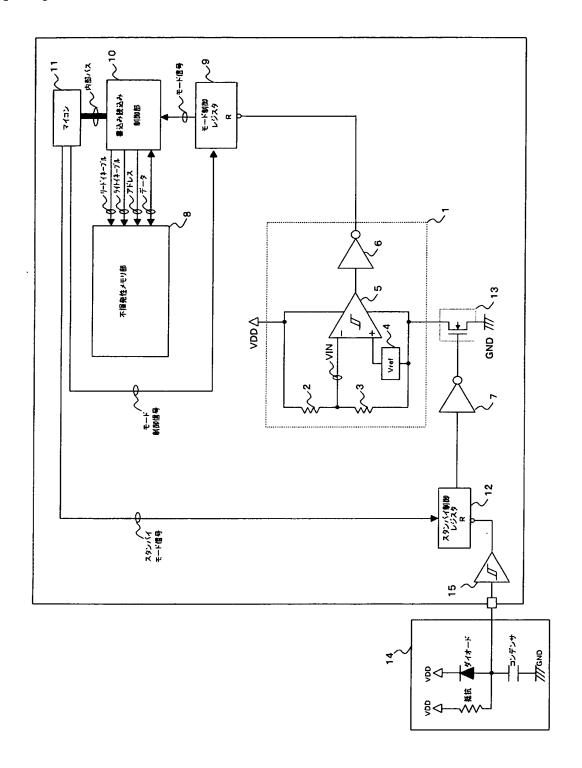
# 【図1】



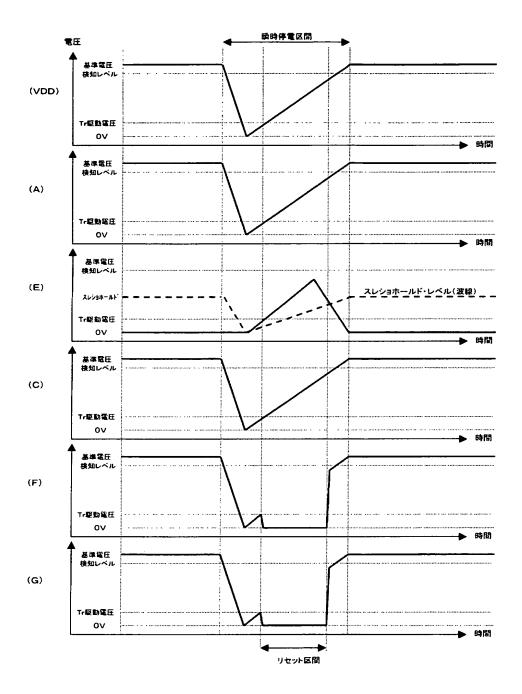
# 【図2】



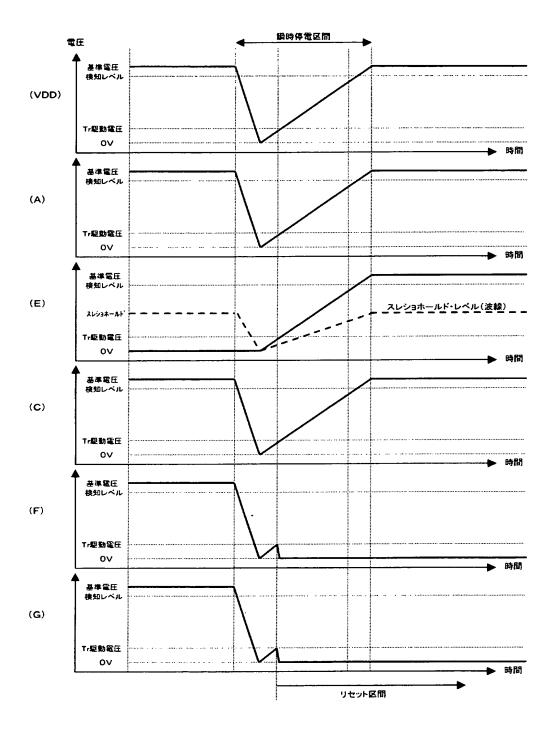
# 【図3】



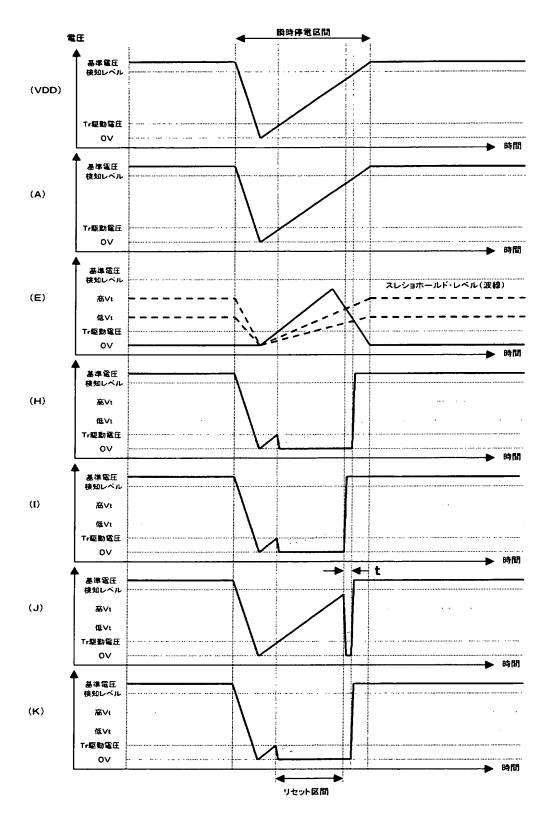
# 【図4】



【図5】



## 【図6】



【書類名】

要約書

## 【要約】

【課題】瞬時停電による復帰後、不揮発性メモリに対して誤動作による誤書込み を防止する。

【解決手段】不揮発性メモリ8を含むマイコン11では、マイコン11が待機中に余分な消費電流を抑えるため、スタンバイモードを備えており、スタンバイモード中は、低電圧検知回路1のバイアス電流はカットすることが出来るトランジスタ13を有し、このトランジスタ13がノイズの影響などによる瞬時停電から復帰する際にオン状態にならず、低電圧検知回路1が動作しない場合に、補完的に動作するインバータ16からの出力である信号Fがアクティブ(「L」レベル)になることで、確実にモード制御部9のリセット動作を実行し、不揮発性メモリ8に対して誤動作による誤書込みを防止する。

## 【選択図】図1

特願2003-084391

出願人履歴情報

識別番号

[000001889]

1. 変更年月日 [変更理由]

1993年10月20日

住 所

住所変更 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号

氏 名

三洋電機株式会社